Silicon Power Rectifier Assemblies
Plate Heatsink

- Complete bridge with heatsinks – no assembly required
- Available in many circuit configurations
- Rated for convection or forced air cooling
- Available with bracket or stud mounting
- Designs include: DO–4, DO–5, DO–8 and DO–9 rectifiers
- Blocking voltages to 1600V

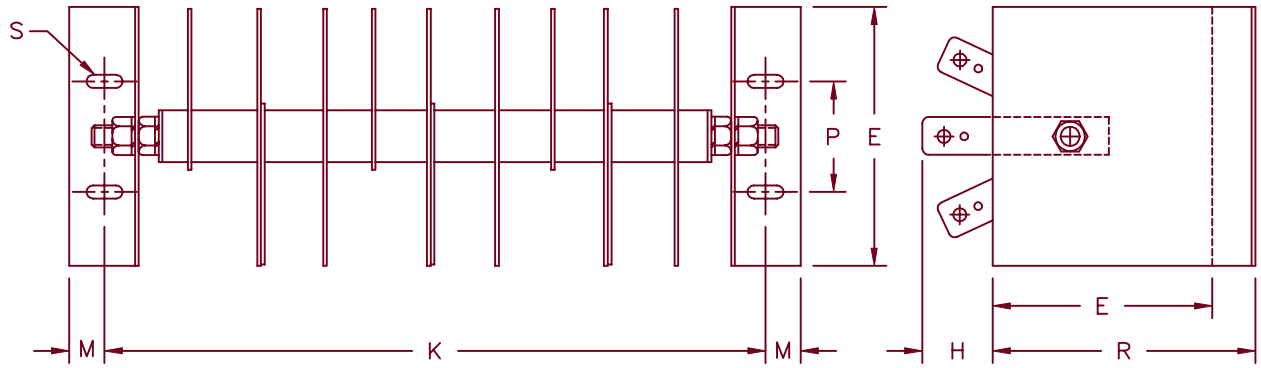
Silicon Power Rectifier Plate Heatsink Assembly Coding System

K 34 20 B 1 E B 1 S

Size of Heat Sink	Type of Diode	Peak Reverse Voltage	Type of Circuit	Number of Diodes in Series	Type of Finish	Type of Mounting	Number of Diodes in Parallel	Special Feature
E–2"x2" K–3"x3" G–5"x5" N–7"x7"	21 34 37 43 504	20–200 40–400 60–600 80–800 100–1000 120–1200 160–1600	Single Phase H–Half Wave C–Center Tap Positive N–Center Tap Negative D–Doubler B–Bridge M–Open Bridge Three Phase Z–Bridge X–Center Tap Y–Half Wave DC Positive Q–Half Wave DC Negative W–Double WYE V–Open Bridge	Per leg	E–Commercial	B–Stud with brackets or insulating board with mounting bracket N–Stud with no bracket	Per leg	Surge Suppressor

COLORADO Microsemi
800 Hoyt Street
Broomfield, CO. 80020
PH: (303) 469–2161
FAX: (303) 466–3775
www.microsemi.com

Series 21, 34 & 37
Plate Heatsink



Notes:

1. Current ratings shown are for natural convection cooling resistive or inductive loads for single phase circuits and all loads for three phase circuits
2. Use 2.0 times the listed current ratings for forced convection cooling at 1000LFM
3. For single phase battery, capacitive, or motor loads: the output current shown below should be derated to 80% of the values shown.
4. Assemblies with heat sink sizes other than those shown below are available on request for special applications.

Series 21

Circuit	Size	Dim.	Inches Min.	Inches Max.	Millimeters Min.	Millimeters Max.
1ø Bridge	2x2	K	5.00	5.25	127.0	133.3
1ø Bridge	3x3	K	5.87	6.12	149.0	155.4
3ø Bridge	2x2	K	7.25	7.50	184.1	190.5
3ø Bridge	3x3	K	8.12	8.37	206.2	212.5
	2x2	M	0.30	0.32	7.62	8.12
Same		P	0.74	0.76	18.7	19.3
for		E	1.99	2.01	50.5	51.0
both		R	2.61	2.63	66.2	66.8
circuits		H	0.86	0.88	21.8	22.3
		S	0.56x.28 Nom.		14x7.1 Nom.	
	3x3	M	0.36	0.38	9.14	9.65
Same		P	1.49	1.51	37.8	38.3
for		E	2.99	3.01	75.9	76.4
both		R	3.67	3.69	93.2	93.7
circuits		H	0.99	1.01	25.1	25.6
		S	0.31x.18 Nom.		7.9x4.7 Nom.	

Series 34 & 37

Circuit	Size	Dim.	Inches Min.	Inches Max.	Millimeters Min.	Millimeters Max.
1ø Bridge	3x3	K	5.75	6.25	146.0	158.7
1ø Bridge	5x5	K	5.75	6.25	146.0	158.7
3ø Bridge	3x3	K	8.00	8.50	203.2	215.9
3ø Bridge	5x5	K	8.00	8.50	203.2	215.9
	3x3	M	0.36	0.38	9.14	9.65
Same		P	1.49	1.51	37.8	38.3
for		E	2.99	3.01	75.9	76.4
both		R	3.67	3.69	93.2	93.7
circuits		H	0.99	1.01	25.1	25.6
		S	0.56x.28 Nom.		14x7.1 Nom.	
	5x5	M	0.36	0.38	9.14	9.65
Same		P	2.49	2.51	63.2	63.7
for		E	4.99	5.01	126.7	127.2
both		R	5.99	6.01	152.1	152.6
circuits		H	1.24	1.26	31.4	32.0
		S	0.56x.28 Nom.		14x7.1 Nom.	

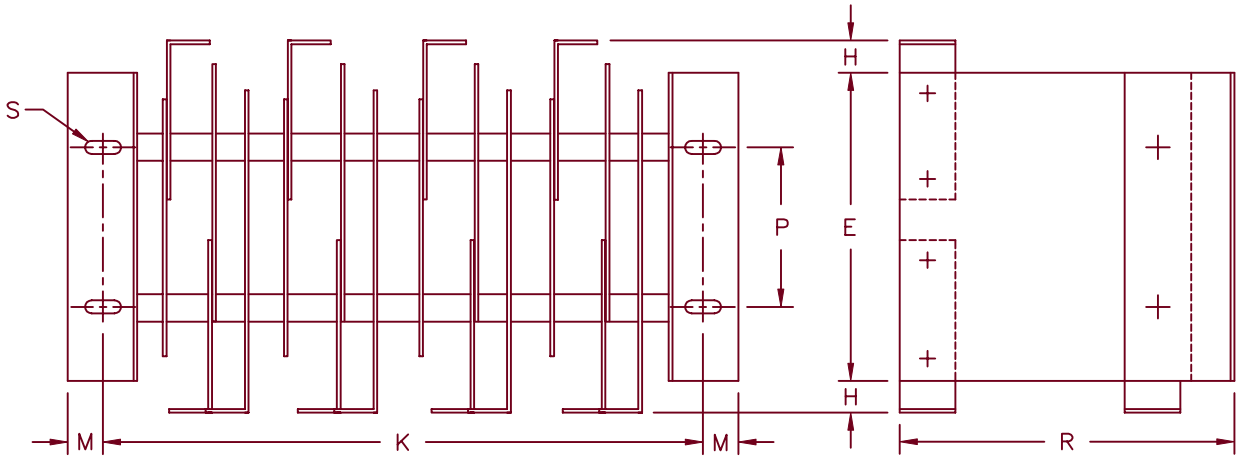
Ratings – Average Circuit Output Current – Amperes

DIODE SERIES	HEAT SINK SIZE (inches)	I^{FSM} AMPS	AMBIENT TEMP.°C	1–PHASE 1/2 WAVE	1–PHASE CTR. TAP	1–PHASE BRIDGE	3–PHASE 1/2 WAVE	3–PHASE BRIDGE	3–PHASE CTR. TAP	3–PHASE DBL.–WYE
21	2x2x1/16	250	40	7.8	15.6	15.6	23.4	23.4	38.1	46.8
21	2x2x1/16	250	70	6.0	12.0	12.0	18.0	18.0	29.3	36.0
21	2x2x1/16	250	100	4.3	8.6	8.6	12.9	12.9	21.0	25.8
21	3x3x1/16	250	40	11.0	22.0	22.0	33.0	33.0	53.8	66.0
21	3x3x1/16	250	70	8.8	17.6	17.6	26.4	26.4	43.0	52.8
21	3x3x1/16	250	100	6.3	12.6	12.6	18.9	18.9	30.8	37.8

Ratings – Average Circuit Output Current – Amperes

DIODE SERIES	HEAT SINK SIZE (inches)	I^{FSM} AMPS	AMBIENT TEMP.°C	1–PHASE 1/2 WAVE	1–PHASE CTR. TAP	1–PHASE BRIDGE	3–PHASE 1/2 WAVE	3–PHASE BRIDGE	3–PHASE CTR. TAP	3–PHASE DBL.–WYE
34	3x3x1/16	800	40	18.0	36.0	36.0	54.0	54.0	88.0	108.0
34	3x3x1/16	800	70	14.5	29.0	29.0	43.5	43.5	70.9	87.0
34	3x3x1/16	800	100	10.5	21.0	21.0	31.5	31.5	51.3	63.0
34	5x5x1/16	800	40	25.5	50.0	50.0	75.0	75.0	122.3	150.0
34	5x5x1/16	800	70	20.2	40.4	40.4	60.6	60.6	98.8	121.2
34	5x5x1/16	800	100	14.5	29.0	29.0	43.5	43.5	70.9	87.0
37	5x5x1/16	1500	40	33.2	67.5	67.5	97.5	97.5	159.0	195.0
37	5x5x1/16	1500	70	26.3	52.5	52.5	78.7	78.7	128.4	157.5
37	5x5x1/16	1500	100	18.8	37.7	37.7	56.5	56.5	92.2	113.1

Series 43 & 504
Plate Heatsink



Notes:

1. Current ratings shown are for natural convection cooling resistive or inductive loads for single phase circuits and all loads for three phase circuits
2. Use 2.0 times the listed current ratings for forced convection cooling at 1000LFM
3. For single phase battery, capacitive, or motor loads: the output current shown below should be derated to 80% of the values shown.
4. Assemblies with heat sink sizes other than those shown below are available on request for special applications.

Series 43

Circuit	Size	Dim.	Inches Min.	Inches Max.	Millimeters Min.	Millimeters Max.
1ø Bridge	5x5	K	9.25	9.75	234.9	247.6
1ø Bridge	7x7	K	9.25	9.75	234.9	247.6
3ø Bridge	5x5	K	13.0	13.5	330.2	342.9
3ø Bridge	7x7	K	13.0	13.5	330.2	342.9
	5x5	M	0.36	0.38	9.14	9.65
Same		P	2.49	2.51	63.2	63.7
for		E	4.99	5.01	126.7	127.2
both		R	5.99	6.01	152.1	152.6
circuits		H	0.98	1.00	25.1	25.6
		S	0.56x0.28 Nom.		14x7.1 Nom.	
	7x7	M	0.36	0.38	9.14	9.65
Same		P	3.74	3.76	94.9	95.5
for		E	6.99	7.01	177.5	178.0
both		R	7.99	8.01	202.9	203.4
circuits		H	0.98	1.00	25.1	25.6
		S	0.31x0.18 Nom.		7.9x4.7 Nom.	

Series 504

Circuit	Size	Dim.	Inches Min.	Inches Max.	Millimeters Min.	Millimeters Max.
1ø Bridge	5x5	K	10.5	11.0	266.7	279.4
1ø Bridge	7x7	K	10.5	11.0	266.7	279.4
3ø Bridge	5x5	K	15.0	15.5	381.0	393.7
3ø Bridge	7x7	K	15.0	15.5	381.0	393.7
	5x5	M	0.36	0.38	9.14	9.65
Same		P	2.49	2.51	63.2	63.7
for		E	4.99	5.01	126.7	127.2
both		R	5.99	6.01	152.1	153.6
circuits		H	0.98	1.00	24.8	25.4
		S	0.56x0.28 Nom.		14x7.1 Nom.	
	7x7	M	0.36	0.38	9.14	9.65
Same		P	3.74	3.76	94.9	95.5
for		E	6.99	7.01	177.5	178.0
both		R	7.99	8.01	202.9	203.4
circuits		H	0.98	1.00	24.8	25.4
		S	0.56x0.28 Nom.		14x7.1 Nom.	

Ratings – Average Circuit Output Current – Amperes

DIODE SERIES	HEAT SINK SIZE (inches)	I_{FSM} AMPS	AMBIENT TEMP.°C	1–PHASE 1/2 WAVE	1–PHASE CTR. TAP	1–PHASE BRIDGE	3–PHASE 1/2 WAVE	3–PHASE BRIDGE	3–PHASE CTR. TAP	3–PHASE DBL.–WYE
43	5x5x1/8	2500	40	42.0	84.0	84.0	126.0	126.0	205.4	252.0
43	5x5x1/8	2500	70	32.0	64.0	64.0	96.0	96.0	156.5	192.0
43	5x5x1/8	2500	100	24.0	48.0	48.0	72.0	72.0	117.4	144.0
43	7x7x1/8	2500	40	52.0	104.0	104.0	156.0	156.0	254.3	312.0
43	7x7x1/8	2500	70	40.0	80.0	80.0	120.0	120.0	195.6	240.0
43	7x7x1/8	2500	100	28.0	56.0	56.0	84.0	84.0	137.0	168.0

Ratings – Average Circuit Output Current – Amperes

DIODE SERIES	HEAT SINK SIZE (inches)	I_{FSM} AMPS	AMBIENT TEMP.°C	1–PHASE 1/2 WAVE	1–PHASE CTR. TAP	1–PHASE BRIDGE	3–PHASE 1/2 WAVE	3–PHASE BRIDGE	3–PHASE CTR. TAP	3–PHASE DBL.–WYE
504	5x5x1/8	5500	40	62.0	124.0	124.0	186.0	186.0	303.0	372.0
504	5x5x1/8	5500	70	47.0	94.0	94.0	141.0	141.0	230.0	282.0
504	5x5x1/8	5500	100	33.0	66.0	66.0	99.0	99.0	161.0	198.0
504	7x7x1/4	5500	40	81.0	162.0	162.0	243.0	243.0	396.0	486.0
504	7x7x1/4	5500	70	63.0	126.0	126.0	189.0	189.0	308.0	378.0
504	7x7x1/4	5500	100	45.0	90.0	90.0	135.0	135.0	220.0	270.0

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

AMD
ANALOG DEVICES
BOURNS
Coilcraft
élantec Semiconductor, Inc.
HARRIS
Infineon
JRC
MICREL
MOTOROLA
nichicon
PHILIPS
ROHM
SGS-THOMSON
Sipex
TAIYO YUDEN
TOKO
ZILOG
Winbond
Allegro
ATMEL
BURR - BROWN
EXAR
HITACHI
intel
Lattice
muRata
OKI
QUALCOMM
SAMSUNG
SHARP
SONY
TDK
TOSHIBA
KYOCERA
ALTERA
AVX
CITILYST
CYPRESS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
HOLTEK
International IOR Rectifier
LINEAR TECHNOLOGY
MITSUBISHI
National Semiconductor
ON Semiconductor
REALTEK
SANYO
SHINDENGEN
SGS
TECCOR
TUNDRA
XILINX
Amphenol
Bay Linear
CIRRUS LOGIC
DALLAS
FUJITSU
IDT
intersil
MAXIM
molex
NEC
Panasonic
RENESAS
SII
SIEMENS
ST
Texas Instruments
VISHAY
ZETEX SEMICONDUCTORS

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/